

본딩 와이어를 이용한 마이크로파 CMOS 음의 군지연 회로

김재연, 박준식, Girdhari Chaudhary, 정용채

전북대학교 전자정보공학부

heahyum0@jbnu.ac.kr

I. 서론

음의 군 지연(negative group delay :NGD) 개념에 대한 실험적인 입증과 마이크로파 회로를 통한 접근 방법이 이미 제안되었다. 음의 군지연은 일반적으로 동작 주파수에 대한 위상 응답 기울기가 양(positive) 값을 갖는 현상을 의미한다. 이를 적절히 이용하면 군 지연 시간을 줄이거나 증폭기의 선형성과 효율을 향상하여 통신 시스템 등 다양한 실제 응용에 적용 가능하다[1].

다른 연구분야와 비교하여 RFIC에서 CMOS 공정을 사용하여 NGD 네트워크를 설계하는 것이 첫 번째 시도로 보인다.

II. 본론

본 논문은 CMOS 캐스케이드(cascade) 증폭기를 기반으로 하는 능동 NGD 회로 설계로써 음의 군 지연을 제공 할 뿐만 아니라, 수동 군지연 회로와는 달리 동작 주파수에서 이득을 가진다. 그림 1은 제안하는 마이크로파 CMOS 음의 군지연 회로로서, 음의 군 지연을 생성하기 위해 NMOS 증폭기의 소스에 병렬 RLC 공진 회로를 부착하였고, 이득을 얻기 위해서는 NMOS 증폭기들을 캐스케이드 구조로 연결하였다.

제안 회로에서는 나선형 인더터의 면적이 온 칩 상에서 큰 것을 감안하여 면적을 줄이고자 NMOS 소스에 연결된 R과 L을 칩 패드와 접지 사이를 연결하는 본딩 와이어(bonding wire)로 구현하였다. MOSFET의 게이트와 드레인을 연결하는 피드백 R과 C는 회로의 안정도를 증가시키기 위하여 사용되었다. 입/출력의 정합 회로를 이용하여 반사 및 이득 특성을 향상할 수 있었다.

III. 결론

본 논문에서는 WCDMA 상향 대역인 1.95 GHz 음의 군 지연 특성을 갖는 CMOS 증폭기를 설계하고 회로의 시뮬레이션 결과이다. 사용된 공정은 동부 하이텍 CMOS 0.11 um 이다. 그림 2는 설계된 회로의 시뮬레이션 결과를 나타내고 있다. 설계 결과, 중심 주파수에서 이득은 13 dB이며, 군 지연은

-1.7 nsec를 얻었다. 그림 3은 입력 및 출력 반사 손실 특성이 각각 -20 dB 이상임을 보인다.

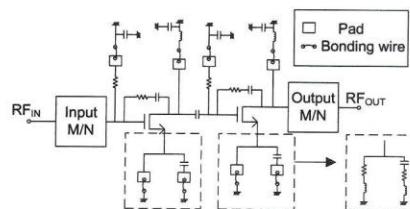


그림 1. 전체적인 회로도.

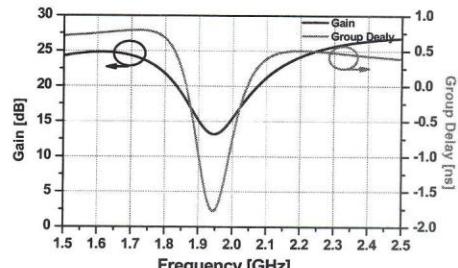


그림 2. 중심주파수에서 측정된 군 지연과 이득 특성.

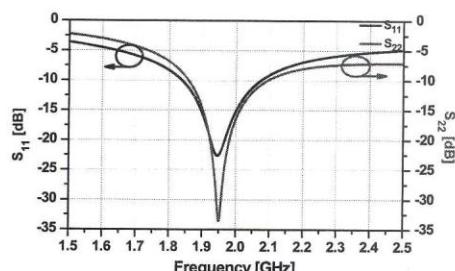


그림 3. 중심주파수에서 측정된 입출력 반사 특성.

참고문헌

- [1] H. Choi, Y. Jeong, C. D. Kim, and J. S. Kenney, "Efficiency enhancement of feedforward amplifiers by employing a negative group delay circuit", *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, vol. 58, no. 5, pp. 1116–1125, May 2010.

안테나 4	좌장 : 이창석 교수 (한밭대학교)
An-4-1 14:55-15:10	폴리아미드 기판에 제작된 노트북용 플렉서블 투명 안테나..... 85 이창민, 김용진*, 김용성, 정창원 서울과학기술대학교, *인하공업전문대학
An-4-2 15:10-15:25	접지에 쌓인 휴대폰을 위한 하이브리드 MIMO 안테나..... 86 이경호, 박민길, 손태호, 조영민 순천향대학교
An-4-3 15:25-15:40	투약품소진관리용RFID태그안테나..... 87 이석훈, 정서철, 우종명 충남대학교
An-4-4 15:40-15:55	기생 풀을 이용한 인빌딩용 다중대역 안테나의 설계..... 88 김성민, 민경식, 강다일 한국해양대학교
An-4-5 15:55-16:10	넓은 축비 빔폭을 갖는 벤트형 교차다이플 설계..... 89 이상백, 장리검, 방재훈, 안병칠 충북대학교

능동부품 4	좌장 : 김동욱 교수 (충남대학교)
능동-4-1 16:35-16:50	부궤환 구조를 적용한 헤드폰 용 능동형 아날로그 잡음 제거 시스템 설계..... 90 조수호, 임원섭, 함정현, 정혜련, 배종석, 양영구 성균관대학교
능동-4-2 16:50-17:05	본딩 와이어를 이용한 마이크로파 CMOS 음의 군지연 회로..... 91 김재연, 박준식, Girdhari Chaudhary, 정용채 전북대학교
능동-4-3 17:05-17:20	GaN HEMT를 이용한 3.5 GHz 5 W급 고효율 선형 도허티 전력증폭기 설계..... 92 임원섭, 권진희, 서민철, 이휘섭, 이우석, 강현욱, 양영구 성균관대학교
능동-4-4 17:20-17:35	전역통과 회로를 이용한 6W GaN HEMT 광대역 전력증폭기 MMIC 설계..... 93 이상경, 김동욱 충남대학교
능동-4-5 17:35-17:50	완전집적된CMOS선형전력증폭기설계..... 94 함정현, 정혜련, 배종석, 임원섭, 조수호, 양영구 성균관대학교

2014년도
마이크로파 및 전파전파
합동학술대회
논문집

일 시_ 2014년 5월 24일

장 소_ 한밭대학교

주 최_ 한국통신학회 마이크로파 및 전파 연구회
전파 엔지니어링랩

후 원_ (주) 창성, 애드모텍, 에이스테크놀로지,
담스테크, HCT, 맨앤텔

협 친_ 알트소프트, 이너트론, 에이스웨이브텍